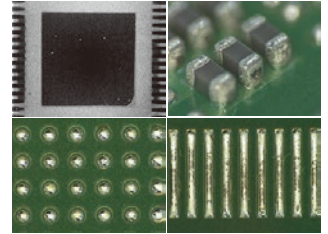


真空リフロー炉との組み合わせで、無残渣とボイドフリーを実現

特長

- 優れたフラックス材料開発力が、残渣フリーフラックス**NRBシリーズ**を開発
- はんだ付けを熟知しているメーカーの、**SVR-625GTC**でボイドフリー
- 材料と装置に、ノウハウを加えて低飛散、残渣&ボイドフリー実装を実現

低飛散、ボイド&残渣フリーを実現



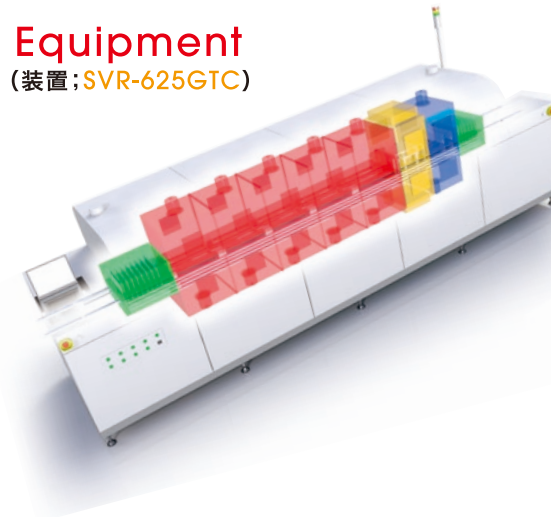
Revolutionary Products

TRINITY SMICで、低飛散、ボイド&残渣フリー実装を実現

Material (材料;NRB60)



Equipment (装置;SVR-625GTC)

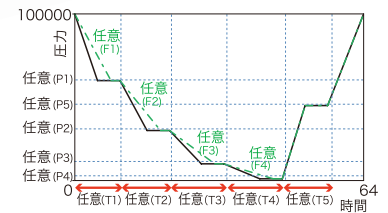
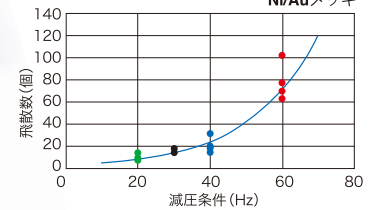


Process

(工法;Know-How)

温度と減圧制御が可能な真空炉で飛散を抑制

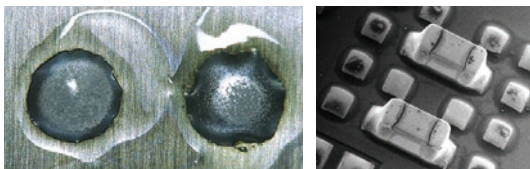
はんだペースト：SAC305ロジン系
Ni/Auメッキ



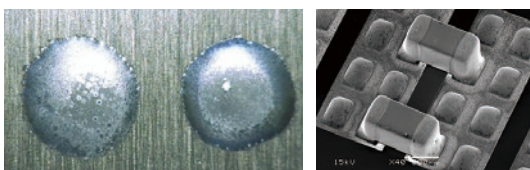
真空ポンプ周波数で減圧勾配を調整

- NRBシリーズフラックスの開発が、残渣フリーを実現

汎用ペースト



NRBシリーズ



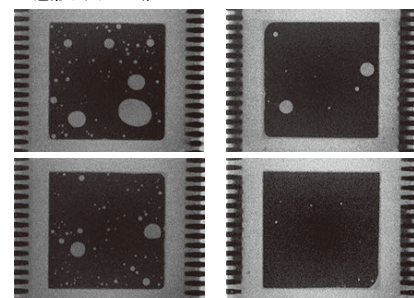
- NRB60とSVR-625GTCでボイドフリーを実現

材料と装置の組み合わせが重要

通常のリフロー炉

真空リフロー炉
SVR-625GTC

汎用ペースト



NRB60